

# GaAs 四位衰减器芯片

#### 关键指标

频率: 5~15GHz

衰减范围: 2~32dB

衰减精度均方根: 1dB

插入损耗: 2.5dB

工作电压: -5V

控制电平: 0/+5V

芯片尺寸: 1.54mm×0.84mm×0.1mm

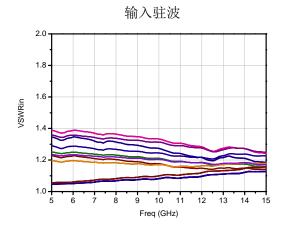
## 产品简介

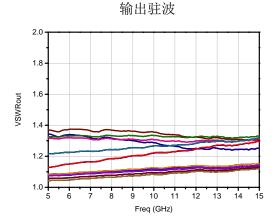
HG146SA 是一款 DC $\sim$ 18GHz 四位数控衰减器芯片,采用 GaAs pHEMT 工艺制作,集成控制驱动器功能,使用-5V 单电源供电,CMOS 电平控制。

## 电性能 (T<sub>A</sub>=25℃, Vdd= -5V)

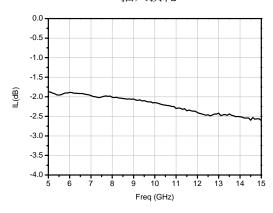
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)		DC~18	
输入驻波	-	1.1	-
输出驻波	-	1.1	-
插入损耗(dB)	-	1.4	-
衰减精度(dB)	-	±0.2	-
衰减精度均方根(dB)	_	0.1	-
相位波动(゜)	_	-5.5~0	-

### 典型测试曲线

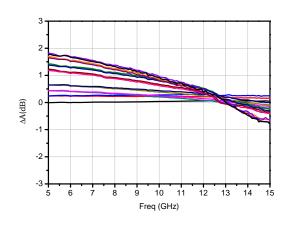




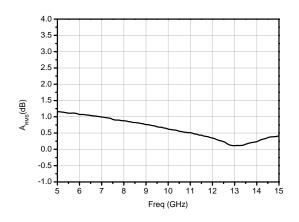
## 插入损耗



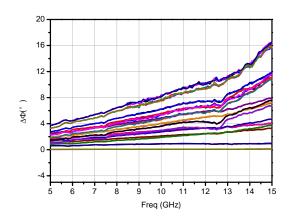
### 衰减精度



衰减精度均方根

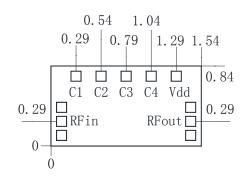


相位波动

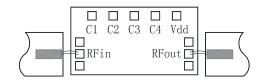


GaAs 四位衰减器芯片

# 外形和端口尺寸(mm)



#### 推荐装配图



#### 真值表(0: 0V, 1: +5V)

状态	C1	C2	C3	C4
零态	0	0	0	0
-2dB	1	0	0	0
-4dB	0	1	0	0
-8dB	0	0	1	0
-16dB	0	0	0	1
-32dB	1	1	1	1

# 绝对最大额定值

最大输入功率	+27dBm		
电源电压	-5.5V		
控制电压	低电平: 0~0.5V	高电平: 3.7~5V	
工作温度	-55℃~125℃		
贮存温度	-65℃~150℃		

#### 注意事项

- 1. 芯片在干燥、氮气环境中存储,在超净环境使用;
- 2. GaAs 材料较脆,不能触碰芯片表面,使用时必须小心;
- 3. 芯片用导电胶或合金烧结(合金温度不能超过 300℃,时间不能超过 30 秒),使之充分接地;
- 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm,使用 Φ25μm 双金丝键合,建议金丝长度 250~400μm;
- 5. 芯片微波端无隔直电容;
- 6. 芯片对静电敏感,在储存和使用过程中注意防静电。